

使用产品

基牙 - 桥 - 氧化物陶瓷 - 有固位型 - 龈下边缘 - Multilink Speed

Multilink Speed

自粘接自固化复合树脂水门汀，可选择性光固化



Proxyt无氟抛光膏

无氟抛光膏



OptraStick

有粘性和弹性工作头的粘接工具



Ivoclean

Ivoclean通用型清洁糊剂，有效清洁试戴后产生的蛋白酶污染



OptraGate

保证术区相对隔离



Liquid Strip阻氧剂

丙三醇凝胶,预防树脂类水门汀粘接修复体时氧阻聚层的形成



OptraPol

OptraPol 是适用于市面上复合树脂材料打磨抛光的一步法优质抛光工具



Fluor Protector

Fluor Protector 有脱敏效果并且预防龋齿的氟保护漆



流程图 Multilink Speed

基牙 - 桥 - 氧化物陶瓷 - 有固位型 - 龈下边缘 - Multilink Speed

1 临时修复体去除



去除临时修复体. 用无氟无油的基牙抛光膏清洁基牙, 去除临时水门汀 (e.g. **Proxylt 无氟抛光膏**). 随后, 用无油无水压缩空气吹干基牙.

2 修复体试戴



修复体试戴. 修复体颜色, 密合度和咬合的检查.

3 修复体预处理



修复体粘接面喷砂(e.g. **IPS e.max ZirCAD**, 1 bar, Al_2O_3 100 μm 或遵照生产商说明书).

4 基牙隔离并完成清洁



基牙用无水无氟抛光膏清洁抛光 (e.g. **Proxyl fluoride-free 基牙抛光膏**). 然后水雾冲洗. 随后, 用无水无油的强风吹干表面. 表面过渡干燥.

5 Multilink Speed的使用



Multilink Speed 注射器自动混合包装, 混合后可以直接注射到修复体粘接面.

6 修复体就位后去除溢出的水门汀



修复体就位, 轻加压力保持不动.



溢出的水门汀用光固化灯固化 (e.g. **Bluephase N**, 650 mW/cm², LOW mode) 1秒短固化quarter技术 (近远中颊舌面) 距离光导棒工作头0-10 mm.



溢出的材料呈啫喱状用刮治器械容易去除。



像所有树脂类材料, **Multilink Speed**遇氧气抑制固化.为了避免这个问题, 建议在修复体的边缘覆盖氧隔绝剂 (e.g Liquid Strip) 去除溢出水门汀后马上使用 .



随后光固化水门汀边缘20秒 (e.g. **Bluephase N** 高光强模式, approx. 1,200 mW/cm²). 遮色好透光差的材料,可以自固化.



氧隔绝剂水冲净. 并且需要把OptraGate开口器,隔湿棉,排龈线去除.

7 修复体完成



邻面的调整抛光. 如有必要进行咬合的调整. 修复体边缘抛光 (OptraPol) 抛光头或抛光碟.

8 牙齿涂氟



成膜厚度薄 **Fluor Protector** 透明氟保护漆使用Vivabrush 专用毛刷均匀涂布. 干燥.